**特聘骨干岗位意向表**

**注1: 填写主要承担任务和代表性成果情况，确保内容不超过1页。**未填行可删除**。**

**注2: 所有项目和成果都须提供简单证明材料供审核，**例如成果首页或证据页面**。**

|  |  |
| --- | --- |
| 科研诚信承诺 | 本人已仔细阅读简表各项内容要求。承诺以下所填写的内容真实准确。如果经研究所核实所填写内容有误，我愿意承担被取消申报资格等后果。申请人:  |
|  |
| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 意向岗位 | 选项 |
| 最高学历 |  | 职称 |  | 遴选依据 | 选项 |
| **1.近五年以来，基于半导体所平台所取得的个人成果简介**(限600字以内，五号字13行) |
|  |
| **2.正在承担的代表性科研项目情况。** |
| 2.1填写最主要的不超过2项且**合同书（或任务书）明确的**以项目负责人A或课题负责人B身份承担重大科技任务情况，或以参与者C身份在高技术项目中承担重大科技攻关任务情况。 |
| 任务来源 | 项目类别 | 项目名称 | 起止年 | 角色 | 留所经费(万元) |
|  | 选项 |  |  | 选项 |  |
|  | 选项 |  |  | 选项 |  |
| **3.近五年以来，半导体所作为完成单位的个人代表性成果，论文和其他成果数量可增减，但总共不超过12项。** |
| 3.1代表性论文。作者身份：唯一一作或唯一通讯A1、共同一作或共同通讯A2、其他情况B |
| 序号 | 题目 | 期刊名称(可WOS标准缩写) | 发表年份 | 作者身份 | DOI |
| 1) |  |  |  | 选项 |  |
| 2) |  |  |  | 选项 |  |
| 3) |  |  |  | 选项 |  |
| 4) |  |  |  | 选项 |  |
| 5) |  |  |  | 选项 |  |
| 3.2除学术论文外的其他成果和奖励，如专利、专著、获奖、成果转化、报告等，合作成果请注明自己贡献。 |
| 序号 | 成果类别 | 成果和奖励相关信息 | 产出年份 | 排名或贡献 |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |
| 6) |  |  |  |  |
| 7) |  |  |  |  |

**注3：骨干岗位分为A、B、C三档。A档年薪60万，B档年薪50万，C档年薪40万。如果只选择一档或者两档，则意味着自动放弃其他档。注4：近五年是指2016年1月以后。**